## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-037815

(43) Date of publication of application: 07.02.1990

(51)Int.CI.

H03H 9/25

H03H 9/145

(21)Application number : 63-187705

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

27.07.1988

(72)Inventor: SATO KIYOSHI

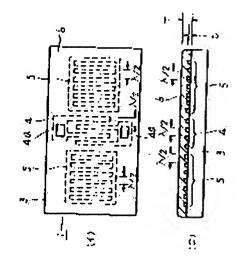
FUJIWARA YOSHIAKI HASHIMOTO KAZUYUKI

### (54) SURFACE ACOUSTIC WAVE ELEMENT

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To improve stability by forming a specific electrode on a substrate cut out of a specific Y plate of a lithium tantalate single crystal so that a surface acoustic wave may propagate in the direction of an X axis and making a specific silicon dioxide film adhere onto it by a plasma CVD method.

CONSTITUTION: A substrate 3 is cut out of a 36° X-Y plate of LiTaO3 and an electrode 4 of a thickness set from the wavelength of the surface acoustic wave is formed on the substrate 3. After that, an SiO2 film 6 by the plasma CVD method is made to adhere to the thickness from the wavelength of the surface acoustic wave. The Y plate (36° Y-X plate) turned at 36° in the direction of a Z axis around the X axis of the LiTaO3 signal crystal is inferior in temperature characteristic but superior in coupling coefficient to crystal and further, inferior in coupling coefficient but superior in temperature



characteristic to a 128° Y-X plate of LiNbO3. Thus, the surface acoustic wave element of high performance and high stability can be obtained.

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

# BEST AVAILABLE COPY



[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

爾日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

#### 平2-37815 図 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5

jt - i

織別配号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)2月7日

H 03 H 9/25 9/145 CC

8425-5 J 8425-5 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

弾性表面波案子 ◎発明の名称

> 顧 昭63-187705 ②特

図出 顧 昭83(1988)7月27日

佐 砂発 明 者

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

個発 明 者 原 嘉 朗 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

内

何発 明 和 志 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

创出 願 人 富士通株式会社

弁理士 井桁 貞一 20代 理 人

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

#### 1. 発明の名称

弹性表面波素子

#### 2. 特許請求の範囲

リチウムタンタレート単結晶のX蚰廻りにZ軸 方向へ36度回転させたY板から切り出した基板上 に、ほぼ該X軸方向に弾性表面波が伝播するよう に形成した電極(4.5) の厚さ(t) が、弾性表面波 波長 (ス) の1%~4%であり、その上にプラズ マCVD法で被着し屈折率1.46±0.01である二酸 化シリコン膜(6) の厚さ(f) が、弾性表面波波長 (1) の16%~26%であることを特徴とする弾性 速面波素子。

#### 3. 発明の詳細な説明

遺信機器およびオーディオ製品等に用いられる 弾性表面波素子に関し、

高性能かつ安定性に係わる改善を目的とし、

リチウムタンタレート(LiTaOs)単結晶のX軸廻 りに 2 軸方向へ36度回転させた Y 板から切り出し た基板上に、ほぼ該X軸方向に弾性表面波が伝播 するように形成した電極の厚さが、弾性表面波波 長の1%~4%であり、その上にプラズマCVD 法で被着し屈折率1.46±0.01である二酸化シリコ ン腱の厚さが、弾性表面波波長の16%~26%であ ることを特徴とし構成する。

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、自動車電話やコードレス電話および ポケットベル等の通信機器分野ならびに、VTR (Voltage Controlled Oscillator) 等のオーディ オ製品の電圧制御発振器(VCO)や、共振器お よびフィルタ等に用いられる弾性表面波素子の構 成に関する。

近年、10MHz~1GHz帯域の上記機器に弾性表 面波素子を広く用いるようになり、 例えばVCO では周波数の可変範囲が従来よりも広く、温度特 性に優れることが要求される。

#### (従来の技術)

リチウムタンタレート(LiTaO<sub>3</sub>)の単結晶から圧電体を切り出し、その圧電体に電極を形成した弾性表面波索子の温度特性を改善する手段として、特別昭55-159612の弾性表面波案子が公知である。

接弾性衰面波素子は、Xカット・Lifaの2基板上にY軸からほぼ 112°方向に弾性衰面波が伝播するように入出力電極を形成し、接電極を含む前記基板上に二酸化シリコン膜(S10±)を伝播する弾性衰面波波長の1/20~1/6 の膜厚で披着したことを特徴とし、従来考えられていたよりも数倍薄いSiの2膜の膜厚で遅延時間温度特性が極めて小さく、かつ、電気-機械結合係数が1.44%程度に大きい弾性衰固波素子を実現したものである。

#### (発明が解決しようとする課題)

しかしながら、従来の前記弾性表面波素子では LitaO<sub>2</sub>の単結晶を利用したにしては結合係数が小 さく、そのためVCOとして使用した場合に周波

の厚さ比領域では、発振周波数の温度特性が-lippm/で以上となり、このことは、RFマグネトロンスパッタ法で被着したSiOx膜が、弾性表面波素子用として不適当であると言える。

なお、温度特性の改善方法として水晶を基板に用いることで、一20 で~+70 での温度範囲に対し100ppm以下が可能になるが、水晶は結合係数が非常に小さく、周波数可変範囲の広いVCO用として不適当である。

#### (課題を解決するための手段)

上記課題を解決するための本発明は、その実施例を示す第1図によれば、リチウムタンタレート単結晶のX軸廻りに Z軸方向へ36度回転させたとり版から切り出した基板3の上に、ほぼ接X軸方向に弾性表面波が伝授するように形成した電極4と5の厚さしが、弾性表面波波長の1%~4%であり、その上にプラズマCVD法で被者し屈折率1.46±0.01である二酸化シリコン膜6の厚さ下が、接弾性表面波波長の16%~26%であることを特徴

数可変幅が小さくなり、かつ、S10∗膜の厚さにより結合係数が変化するため扱い難く、それに加えてS10∗膜の厚さが増すに従ってインダクタンス成分の姨妻および等価直列抵抗の増大を招き、発振の停止する恐れが生じるという問題点がある。

また、弾性表面波に被着させたるS10。膜について検討したところ、適常の方法即ちRFマグネトロンスパッタ法によるS10。膜は、弾性表面波素子の特性を変動させる要因となることが判明した。

第10図はRFマグネトロンスパッタ法でSiOェ膜を被着した弾性表面波索子におけるSiOェ膜の厚さ 比と、発振レベル、発振周波数の温度特性との関係を示す図である。

発傷間被数(弾性表面液)の波長を λ、電極の上に被着した Si 0 a 膜の厚さを T としたとき、第10 図において機軸は Si 0 a 膜の厚さ比 T / λ (%)、縦軸は発振レベル (dBm) および発振間波数の温度特性 (pp x / で)であり、Si 0 a 膜の厚さ比 T / λ は、16%以上になると減衰量が大きくなって発振を停止するようになると共に、発振停止しない Si 0 a 膜

とした弾性変面被索子1である。

#### (作用)

結 晶	切出し方位	結合保數	温度特性
Lita0:	112 ° Y-X	0.75%	-18 ppm/℃
LiTa0;	36 ° Y - X	4.7 %	-32 ppm/℃
LINDO:	128 * Y-X	5.5%	-72 ppm/℃
水晶	42.75 Y-X	0.16%	0

特性を比較させたものであり、LiTaO<sub>3</sub> 単結晶の X 軸短りに Z 軸方向へ36度回転させた Y 板(36° Y - X 板) は水晶に比べ温度特性が劣るも結合係数 に優れ、従来技術で記載した弾性表面波素子に使 用したLiTaO<sub>3</sub>の X - 112° Y 板に比べ温度特性が や中劣るも結合係数が大きく優れ、さらにLiNbO<sub>2</sub> の 128° Y - X 板に比べ結合係数がやや劣るも温 度特性に優れる。

結合係数と温度特性の双方を考慮し選択した

LITaO。の36°Y~X板より基板を切り出し、該基板に弾性表面波波長から設定した厚さの電極を形成したのち、該弾性表面波波長から設定した厚さにプラズマCVD法によるSIO。膜を被着させたことにより、高性能かつ高安定な弾性表面波素子を提供可能にした。

#### (実施例)

以下に、図面を用いて本発明による弾性表面波 デバイスを説明する。

第1図は本発明の一実施例による弾性表面波素 子を示す模式平面図(4) と模式断面図(a)、第2 図は36・Y-X板の説明図である。

第1図において弾性表面被素子1は、第2図に示すようにLiTaO3単結晶のX軸辺りに2軸方向へ36度回転させたY板2から切り出した基板3の上に、ほぼ該単結晶のX軸方向に弾性表面被が伝播するように駆動電板4と一対の反射電極5とを形成し、弾性表面被波長の1~4%の厚さとした電極4と5を覆うように、プラスマCVD法で被着

やや低効率になるがN₂0/S1H₄の流量比を5/1 以上とした。

第4図はP-CVDによるSiOs膜の厚さ比と発假レベル、発展周波数の温度特性との関係を示す図であり、横軸はSiOs膜の厚さTと要面弾性波の波長 人との比(T/人)、縦軸は発展レベル(dBm) および発振周波数の温度特性(ppm/で) である。そして 測定に使用した弾性変面波素子は、電極をアルミニウムにて形成し、核電極の厚さ には波長人の3%である。

第4図において、第3図より $N_{1}$ O/ $Sill_{1}$ の流量比を5/1以上とし被者させた $N_{1}$ O 膜は、発掘レベルの減衰が殆どなく、 $SiO_{1}$ 膜の厚さ比 $T/\lambda=20$ %の近傍において零温度係数が得られる。

第5 図は前記零温度保数における温度と発振周波数の変化率との関係を示す図であり、機軸を温度(で). 縦軸を発張周波数の変化率(ppm) とした第5 図において、-10 で~+45 での温度範囲で発張周波数の変化は10 ppm 程度以内の優れた値を示す。

し屈折率1.46±0.01であるSiOz膜6の厚さは、弾性表面波(発振波)波長 4の16%~26%である。電極4は一対のすだれ状電板からなり、設すだれ状電極の各一部分4mは外部接続のため表量し、電極4のすだれ状部ピッチおよび、電極5の格子状部ピッチは 4/2である。

亜酸化窒素(N₂O) ガスおよびシラン(SIH₂)ガス を使用したプラズマCVD法(P-CVD) において、 SIO₂膜 6 を生成する反応式は、

S1H++2·N±O →SlO±+2·H≠+2·Næ である。

第3図はP-CVD によるSIOx膜の特性図であり、 横軸がP-CVD においてN=0 を0.25sccmの一定としたN=0/SIH+の流量比、縦軸がエッチングレイトおよび屈折率ならびにデポジットレイトである。

第3図において、N<sub>2</sub>O/SIH<sub>4</sub>の流量比が5/1 以下になると、エッチングレイトが低下し、屈折率が高くなることより、N<sub>2</sub>O/SiH<sub>4</sub>の流量比が5/1 以下で被著したSiO<sub>2</sub>膜 6 はSiリッチとなる。そのため、本発明におけるSiO<sub>2</sub>膜 6 は、デポジットレイトが

第6図はP-CVD によるSIOx膜の厚さ比と発振周波数の温度特性との関係を示す図であり、機軸はSiOx膜の厚さ比I/ λ (%)、縦軸は発振周波数の温度特性(PPM/で) である。

SiOz膜の屈折率および、アルミニウム電極の厚さ比 t / A を変えた弾性表面波素子について実線でした第6回において、測定値のプロットを実線で結んだ特性 A は、SiOz膜の屈折率が1.46、アルミニウム電極の厚さ比 t / A = 3 %、測定値のプロットを一点領線で結んだ特性 C は、SiOz膜の屈折率が1.46、アルミニウム電極の厚さ比 t / A = 1 %、 湖定値のプロットを二点領線で結んだ特性 D は、 SiOz膜の屈折率が1.75、アルミニウム電極の厚さ比 t / A = 3 %である。

弾性要面波索子のQ値やRs およびVCOとして使用する場合のr値等はアルミニウム電極の厚さ比 t / A によって変化し、それら各特性の許容範囲としてアルミニウム電極の厚さ比 t / A は

第7 図はP-CVD によるSiOs膜の厚さ比と発振圏 波数の温度特性との関係を示す図であり、横軸を SiOs膜の厚さ比f/ λ (%)、縦軸を発振周波数の温 度特性(ppm/で) とし、NsO/SiH4の流量比を 5/1 (図中の一点鎖線)、10/1 (図中の破線)、20/1 (図 中の実線) に変えた実例データを比較させた第7 図において、NsO/SiH4の流量比を変えることで発 版周波数の温度特性の効果が変化する。

以上の各種データを総合し、

(1)アルミニウム電極の厚さ比(ノノコ1%~4%

での容温度係数を実現するには、SiOa膜の厚さ比T/Aを18%~24%にする。

(2)N<sub>\*</sub>O/SIII。の流量比よりSiO<sub>\*</sub>膜の厚さ比T/ A の傷 巻は±0.01にする。

(3)発展周波数の温度特性を±5ppm / で以内とするにはS10。膜の厚さ比T/ 人を17%~25%とする。
(4)S10。膜の厚さ比T/ 人の偏差±0.01を考慮したとき、発掘周波数の温度特性を±5ppm / で以内とするにはS10。膜の厚さ比T/ 人を16%~26%の範囲とし、かつ、S10。膜の腐折率を1.46±0.01とすることによって、減衰量が殆どなく、温度安定性が±5ppm / で以下となる弾性表面波染子が得られることになる。

第8図はP-CVDによるSiOェ膜の厚さ比と結合係数との関係を示す図であり、機軸ををSiOェ膜の厚さ比T/λ (ppm/で)、縦軸を結合係数(k²)とした第8図において、図中の実線は本発明により36°Y-X板より切り出した素子基板の結合係数特性、破線は112°Y-X板より切り出した素子基板の結合係数特性であり、112°Y-X基板に対し

36 \* Y - X 基板は、結合係数の変化が署しく小さくなる。

第9図は制御電圧と発援周波数の変化率との関係を示す図である。

横軸を制御電圧 V c (V)、 縦軸を発援周波数の変化率 (%) とした第9図において、実測値のプロットを実線で結んだ特性はS10 \* 膜の厚さ比T/  $\lambda$  = 0.195 の素子、実測値のプロットを破線で結んだ特性はSi0 \* 膜の厚さ比T/  $\lambda$  = 0.200 の素子、実測値のプロットを一点鎮線で結んだ特性はSi0 \* 膜の厚さ比T/  $\lambda$  = 0.205 の素子であり、5 V 以下の制御電圧において各業子の特性は、0.1%/ Vのほぼ同一傾斜の直線性を有する。

#### (発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、基板の電気機械結合係数は約5%であり、S10ェの膜厚に対して安定した変化であり、例えばVCO用として発援間波数が 155 M llz の弾性表面波素子において、可変幅の900ppm/V~1200 ppm/Vは112 ・Y-

・X板を使用した従来の素子(50ppm/V~150ppm/V)より格段に広範囲となり、かつ、発展周波数の温度特性が±5ppm/で以内であり、アルミニウム電極の厚さ比およびP-CVDデポジット条件を定めることによって、一次温度係数が等である高安定性の弾性表面波素子を可能とした効果がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例による弾性表面波素子、 第2図は36°Y-X板の説明図、

第3図はP-CVD によるSiOz膜の特性図、

第4図はP·CVDによるSiO₂膜の厚さ比と発振レベル、発摄周波数の温度特性との関係を示す図。

第5 図は零温度係数における弾性表面波景子の 温度と発展周波数の変化率との関係を示 す図、

第6図はP-CVDによるSiOe膜の厚さ比と発振周 被数の温度特性との関係を示す図、

第7図はP-CVDによるS10。膜の厚さ比と発振周

被数の温度特性との関係を示す図、 毎 第8図はP-CVDによるSIO』膜の厚さ比と係合係 数との関係を示す図、

第9図は開御電圧Vcと発振周波数の変化率と の関係を示す図、

第10図はRFマグネトロンスパッタ法によるSi 0.膜の厚さ比と、発振レベル、発張周波 数の温度特性との関係を示す図、

てある.

#### 図中において、

- 1 は弾性表面波素子、2 は36°Y-X板、
- 3 は宏子基板、

4 は駆動電極、

5 は反射電極、

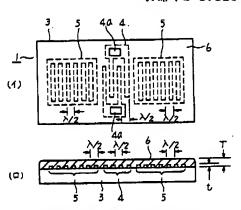
6は二酸化シリコン膜、

- t は電極の厚さ、
- Tは二酸化シリコン膜の厚さ、
- 入は弾性表面彼 (発程波) 波長、

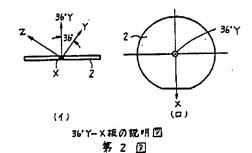
#### を示す。

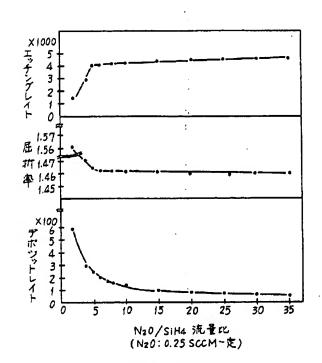
代理人 弁理士 井 桁 貞 一



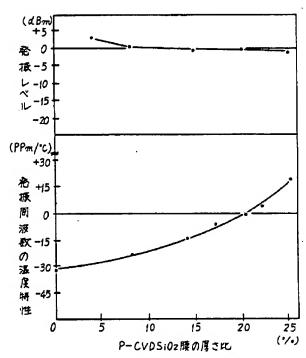


本船明の実施例による弾性表面液象子 第 1 ②

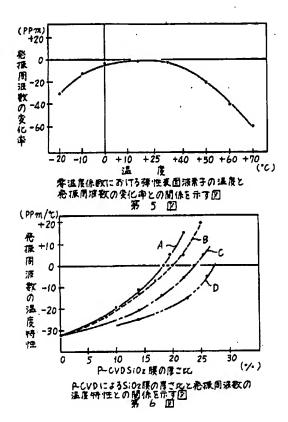


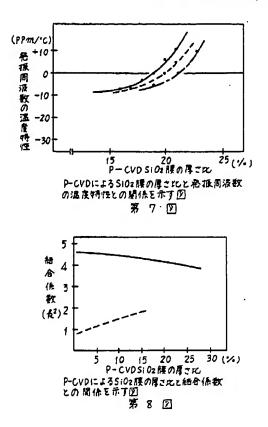


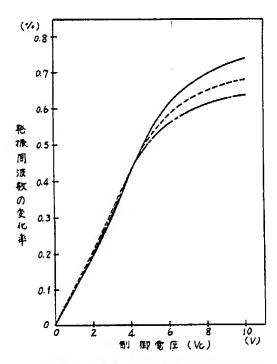
P-CVDによるSiOz膜の特性図 第 3 図

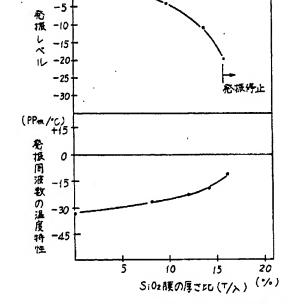


P-CVDによるSiO2膜の厚さ比と発振レベル、 発振間波数の温度特性との関係を示す② 第 4 ②









(dBm

制御電圧化と相様用派数の変化率との関係を示す② 第 9 ②

RFマグネトロンスパッタ法によるSiOz 腰の厚さ比と、 発振レベル、 発振周波数の温度特性との関係を示す② 第 10 ②